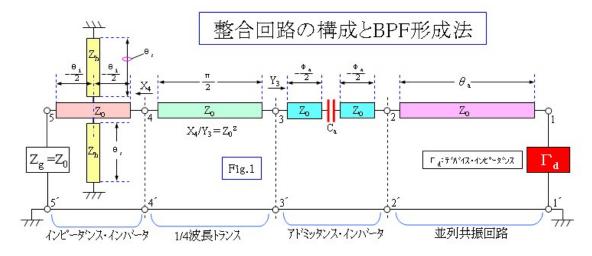
### Maximally Flat BPF を一体化した 20GHz 帯広帯域低雑音 LNA の設計

### 1. 序文

増幅素子 [HEMT: 以後デバイスと称する] の入出力インピーダンスをアドミッタンス・インバータ/インピーダンス・インバータを使用して電源インピーダンス或いは負荷インピーダンスに整合させると同時に、LNA を所要の周波数特性を有する最大平坦 [Maximally Flat] BPF に形成する広帯域 LNA の設計手法を紹介する。

### 2. 概要

- (1)LNA の入出力回路をアドミッタンス・インバータ/インピーダンス・インバータを使用して電源インピーダンス或いは負荷インピーダンスに整合させ、夫々の回路を中心周波数  $f_0$ =20GHz で 3dB 帯域  $B_w$  等 6GHz の、3 次の Maximally Flat BPF [バターワース型 BPF とも呼ばれる]に形成する。
- (2)入力回路側はデバイスの NF(雑音指数)を最小とする最適電源インピーダンス  $\Gamma$ opt の共役インピーダンス  $\Gamma$ \*opt に選び、アドミッタンス・インバータおよびインピーダンス・インバータを適用して段階的に電源イン ピーダンス  $Z_g$  に整合させることにより LNA の NF を広帯域 [BPF の通過帯域] に亘って最良にする。



- (3)出力回路側はデバイスの出力反射係数  $S_{22}$  に選び、入力側回路と同様にして負荷インピーダンス  $Z_L$  に整合させ、LNA の利得を広帯域 [BPF の通過帯域] に亘って最良にする。
- (4) 実際の LNA の設計に際しては、BPF の通過帯域 [総合 3dB 帯域 Bwr≒4GHz を目標] に於けるデバイスの電力利得の f 特を補正するために、利得傾斜調整容量 GA をデバイスの出力端 [Drain] に接続した後に、上記の整合回路を接続する。
- (5)最終的には、入出力回路を構成する各回路定数 [結合コンデンサの容量/分布定数線路の特性インピーダンス・電気長]を変数として、BPFの周波数特性 [LNA 利得の f 特]を最適化する。
- 3. 入出力回路の具体的設計
- 3.1 整合回路の構成と BPF の形成

### 関係式[1]

[1] アドミッタンス・インバータの影像アドミッタンス

$$J_{a} = \sqrt{\frac{G_{r} Q_{r}}{4 Z_{0}} \cdot \frac{\pi W^{2}}{g_{1} g_{2}}} - (301)$$

[2] インピーダンス・インバータの影像インピーダンス

$$K_i = Z_0 \sqrt{\frac{\pi W}{4} \cdot \frac{1}{g_2 g_3}}$$
 (302)

[3] 比帯域Wは次で与えられる

$$W = \frac{f_{H} - f_{L}}{f_{0}} - (303)$$

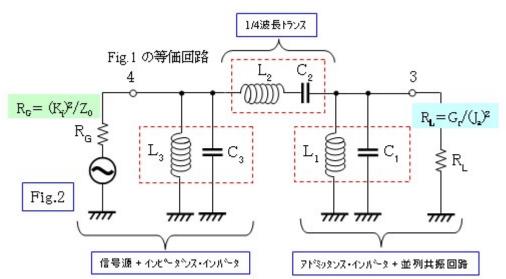
f<sub>i</sub>:通過帯域の上限周波数 [-3dB]

(1)入力回路と出力回路は、前述の 利得傾斜調整容量 GA を除いて、 本質的に同一の構成且つ同一の 機能になるので、最適電源インピー g ンス $\Gamma$  opt の共役インピーg ンス $\Gamma$  \* opt と出力反射係数 S22 をデバイス・インピ -ダンス Γ゚゚と於いて、電源インピーダン ス Z<sub>g</sub> (信号源インピーダンス: Z<sub>g</sub>=Z<sub>0</sub>= Z<sub>L</sub>: 負荷インピーダンス) に対して段階 的に整合を進める。

(2)BPF を形成する整合回路の構 成を図1に示す。最初にデバイス・イ

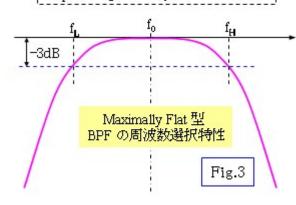
ンピーダンス Γ a に電気長 θ a の分布定数線路を接続して並列共振回路「共振コンダクタンス: G,/共 振のQ:Q-]を形成する。(詳細は省略:以前のレポートに同様の解析有り)次に、アドミッタンス・イ

ンバータを使用し て共振コンタ゛クタン ス G<sub>r</sub> を、その影 像アト、ミッタンス Ja 「(301)式:関 係式 [参照]の 作用により、所 定のアドミッタンス [Y<sub>3</sub>]に変換する。 (3) 次いで、電 源インピーダンス Zg をインヒ゜ーダンス・イ



BPFをMaximally Flat 型のFilterで形成 する場合には、n=3次でパラメータgiは 次のように与えられる。

 $g_1 = 1$ ,  $g_2 = 2$ ,  $g_3 = 1 -$ - (300)



ンバータを適用して、その影像アンピーダンス Ki [(302)式:関係式 I 参照] の作用により、 所定のインピーダンス[X4]に変換する。

(4) 前述のアドミッタンス [Y<sub>3</sub>]とこのインピーダンス [X<sub>4</sub>]を 1/4 波長トランス (波長λは中心周波数 f<sub>0</sub>≒20GHz における値を使用)で接続して  $X_4/Y_3=Z_0^2$ の関係式で両者の整合をとる。

(5) このとき、中心周波数 f<sub>0</sub>=20GHz、3dB 通過帯域の条件周波数 f<sub>H</sub>=23GHz、下限周波 数 f<sub>L</sub>=17GHz [(303)式の比帯域 W=0.3] の

### 関係式[Ⅱ]

Maximally Flat 型 3 次 BPF が形成されるように、フィルタのパラメータを $g_1=g_3=1$ 、 $g_2=2$  に設定する。

### 3.2 合成等価回路の導出

(1) デバイス・インピーダンス $\Gamma_d$ と電源インピーダンス $\Gamma_d$ と電源インピーダンス $\Gamma_d$ と電源インピーダンス $\Gamma_d$ の整合回路は、図2の3次 BPF の等価回路で表される。具体的には、デバイス・インピーダンス $\Gamma_d$ を含む並列共振回路とアドミッタンス・インバータで並列共振回路(L1、C1)を、

[A] 分布定数線路の電気長 $\theta$ ;

$$\theta_1 = \theta_a - \frac{\phi_a}{2} \quad ---- (401)$$

[B] 分布定数線路の電気長 $\theta$ :

$$\theta_2 = \frac{1}{2} [\pi - (\phi_4 + \theta_{i})]$$
 (402)

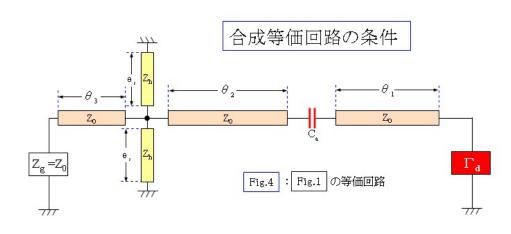
[C] 分布定数線路の電気長 $\theta$ 3:

$$\theta_3 = \frac{1}{2} (\pi - \theta_i)$$
 (403)

電源インピーダンス  $Z_g$ とインピーダンス・インバータで並列共振回路(L3、C3)を、そして 1/4 波長トランスで直列共振回路(L2、C2)を形成する。このとき図 2 の BPF の周波数特性は図 3 の様に表せる。

#### (2)この整合回路

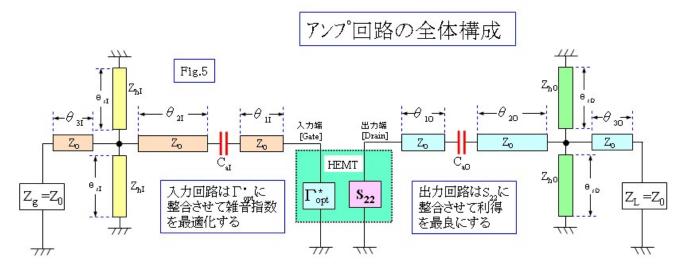
の合成等価回路は 図 4 で示され、各 線路の電気長 $\theta_1$ 、  $\theta_2$ 、 $\theta_3$ は夫々関 係式 [II] の (401)  $\sim$  (403) で与えら れる。



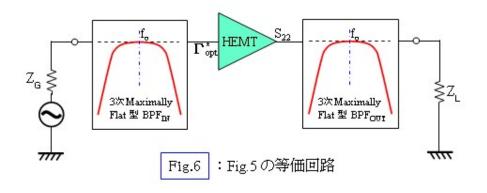
# 4. アンプの全体

#### 構成

(1) LNA は図 5 に示すように入力回路と出力回路の構成は同様になり、直列接続された各分布定数線路の電気長長  $\theta_1$ 、  $\theta_2$ 、  $\theta_3$ および接地された分布定数線路の特性インピーダンス  $Z_h$ /線路長  $\theta_s$ が異なる。詳細に言えば、信号源インピーダンス  $Z_g$ と負荷インピーダンス  $Z_L$ が、 $Z_g$ = $Z_0$ = $Z_L$ で等しいので、最終的には特性インピーダンス  $Z_h$ /線路長  $\theta_s$ は入出力回路とも同一値を取る。



J



(2)入力回路側では 図 1 のデバイス・インピー ダンス Γ d を最適電源イ ンピーダンス Γ opt の共役 インピーダンス Γ\*opt に選 んで、LNA の NF を最 良にすると同時に、

出力回路側では図1のデバイス・イン ピーダンス Γ゚ を出力反射係数 S₂₂に 選んで LNA の利得を最良にする。(3)図5のLNAの等価回路(図6)は、入出力に3次のBPFが形成された広帯域の低雑音アンプとなる。(4)入出力回路の設計条件[水色欄]を入力して、各構成要素[線路の特性インピーダンス/電気長]を算出[赤色欄]するExcel使用自動計算シートを図7、図8に示す。

### 広帯域LNAの入力回路設計

	入力回	国路の条件とMaxim	ally Flat BPFの 自	動設計		
線路特性インピーダンス: Z <sub>0</sub> [Ω]	HEMT型番	パイアス [V/mA]	デ <sup>・</sup> バイス・インセ <sup>ャ</sup> ーダンス: Γ <sub>d</sub>			
50	NE321000	2[V]/10[mA]	中心周波数 $I_0$ に於ける $NP_{mi}$ を与える最適電源 $I$ ンたー $f$ ンス: $\Gamma_{oot}$ の共役 $I$ ンとー $f$ ンス: $\Gamma_{oot}$			
中心周波数:f <sub>0</sub> [GHz]	上限周波数:44[GHz]	下限周波数:f_[GHz]	$ \Gamma \circ pt  =  \Gamma_d $	$ANG[\Gamma^*_{opt}] = \theta_d(度)$	NF <sub>min</sub> [dB]	
20	23	17	0.62	-62.4	0.59	
比帯域:W=(f <sub>H</sub> -f <sub>L</sub> )/f <sub>0</sub>	ハラメータ:g <sub>1</sub>	ハラメータ:g <sub>2</sub>	ハラメータ:g <sub>3</sub>	θ <sub>d</sub> (Rad)	π	Fig.7
0.300	1	2	1	-1.09	3.141592	
Γ <sub>d</sub> を並列共振点にシフ トする線路の電気長: β <sub>a</sub> [Rad]	並列共振回路のコンタ・ クタンス:G,[♀ <sup>-1</sup> ]	並列共振回路の無負 荷Q: Q,	アトミッタンス・インハータの 影像アトミッタンス: J <sub>a</sub> [Ω <sup>-1</sup> ]	インピーゲンス・インバータの 影像インピーゲンス: K <sub>t</sub> [Ω]	インピーダンス・インハータ のShort Stubの特性 インピーダンス: Z <sub>h</sub> [Ω]	
2.60	0.0047	5.23	0.0042	17.2	113.4	
アドミッタンス・インバータの 構成サセプタンス: B。 [Ω-1]	アト・ミッタンス・インハ・ータの 構成容量: C。[pF]		インピーダンス・インバータ の構成リアクタンス: X, [Ω]	インt*ーダンス・インバータの 線路の等価電気長: θ; [Rad]	インピーダンス・インバータ のShort Stubの 電気長: θ, [Rad]	
0.0044	0.035	0.41	19.5	0.66	0.33	
第一線路の電気長: <sub>日</sub> , [Rad]	第一線路の電気長: 8、[度]	第二線路の電気長: Θ <sub>2</sub> [Rad]	第二線路の電気長: θ₂[度]	第三線路の電気長: θ <sub>3</sub> [Rad]	第三線路の電気長: β <sub>3</sub> [度]	Short Stubの電気長 日 <sub>ま</sub> [度]
2.39	137.0	1.03	59.3	1.24	71.1	18.9

### 広帯域LNAの出力回路設計

	出力回	国路の条件とMaxim	ally Flat BPFの自	動設計		
線路特性インビーダンス: Z <sub>0</sub> [Ω]	HEMT型新	パイアス [V/mA]	デゕ゚イス・インモーダンス: $\Gamma_d$			
50	NE321000	2[V]/10[mA]	中心周波数fgに於ける出力インピーダンス:Sgg			
中心周波数:f <sub>0</sub> [GHz]	上限周波数:f <sub>H</sub> [GHz]	下限周波数:f_[GHz]	S <sub>22</sub>   =	$ANG[S_{22}] = \theta_d(度)$	NF Associated Gain: Ga [dB]	
20	23	17	0.487	-77.4	11	Fig.8
比帶域: W=(f <sub>H</sub> -f <sub>L</sub> )/f <sub>0</sub>	ハラメータ:g <sub>1</sub>	ハラメータ:g <sub>2</sub>	ハラメータ: g <sub>3</sub>	θ <sub>d</sub> (Rad)	π	
0.300	1	2	1	-1.35	3.141592	
Γ <sub>d</sub> を並列共振点にシフ トする線路の電気長: β <sub>a</sub> [Rad]	並列共振回路のコンゲ クタンス:G,[Ω <sup>-1</sup> ]	並列共振回路の無負 荷Q: Q,	アトミッタンス・インハータの 影像アトミッタンス: J <sub>a</sub> [Ω <sup>-1</sup> ]	インピーゲンス・インパータの 影像インピーゲンス: K <sub>i</sub> [Ω]	インピーダンス・インバータ のShort Stubの特性 インピーダンス: Z <sub>h</sub> [Ω]	
2.47	0.0069	3.15	0.0039	17.2	113.4	
アドミッタンス・インバータの 構成サセプランス: B。 [Ω-1]	アドミッタンス・インハ・ータの 構成容量: C <sub>e</sub> [pF]	アトミッタンス・インハータの 線路の等価電気長:	インピーダンス・インバータ の構成リアクタンス: X, [Ω]	インピーゲンス・インパータの 線路の等価電気長: θ; [Rad]	インピーダンス・インバータ のShort Stubの 電気長:θ』[Rad]	
0.0041	0.032	0.39	19.5	0.66	0.33	
第一線路の電気長: θ <sub>1</sub> [Rad]	第一線路の電気長: θ₁[度]	第二線路の電気長: θ <sub>2</sub> [Rad]	第二線路の電気長: θ₂[度]	第三線路の電気長: $\theta_3$	第三線路の電気長: θ <sub>3</sub> [度]	Short Stubの電気長: $\theta_s[度]$
2.27	130.2	1.05	60.0	1.24	71.1	18.9

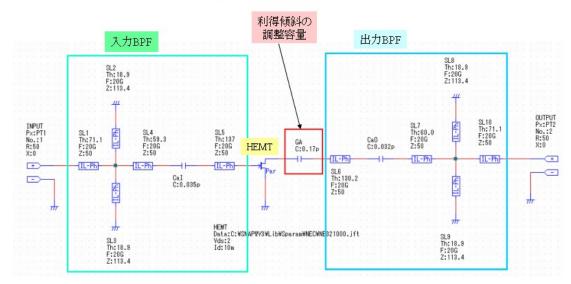
### 5. 20GHz 帯 LNA の基本 設計

# 5.1 LNA の基本回路 SNAP で設計した LNA の基 本回路を図 9 に示す。デバス には Chip 型 HEMT:

NE321000[NEC] (周波数 f = 26GHz まで Noise パラメータ が用意されている) を適用し、出力端には利得傾斜の調整容量 GA を接続し、その後に前述の整合回路を接続する。

#### 5.2 LNA 基本回路の性能

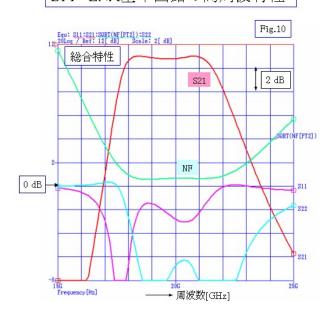
### 20GHz帯BPF-LNAの基本回路



この調整容量をGA=0.17pFに設定すると、BPFの通過帯域の周波数特性が略平坦[上限

### BPF-LNA基本回路の高周波特性

Fig.9



 $f_H$  下限  $f_L$  の利得が均衡]になる利得周波数特性が得られる。このときの電力利得  $S_{21}$  と NF の周波数特性を図 10 に示す。最大利得約 11dB、3dB 通過帯域  $Bw_T = 17.5GHz \sim 22GHz = 4.5GHz$ 、3dB 通過帯域内の NF 最大値 = 2.0dBの良好な性能が得られる。

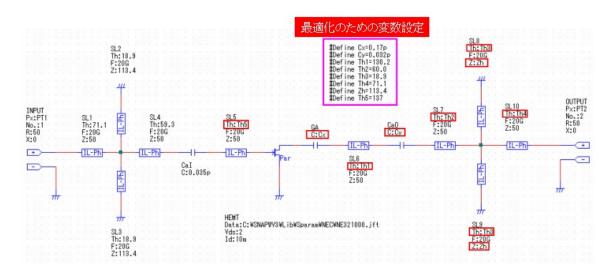
#### 6. 20GHz 帯 LNA の最適化設計

### 6.1 LNA の最適化

本 LNA の性能を最適化する最適化回路を図 11 に示す。最適化のために、入力回路の線路 SL5 の電気長 Th5、出力回路の利得傾斜調整容量 Cx、アト、ミッタンス・インハ・ータの結合容量 Cy、線路 SL8 の電気長 Th1、線路 SL7 の電気長 Th2、接地線路の

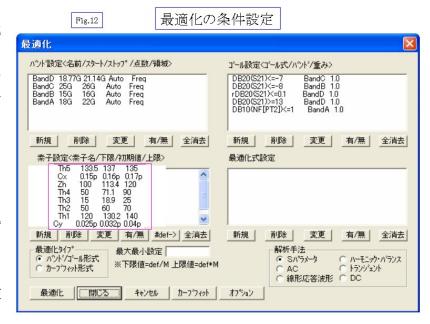
#### Fig.11

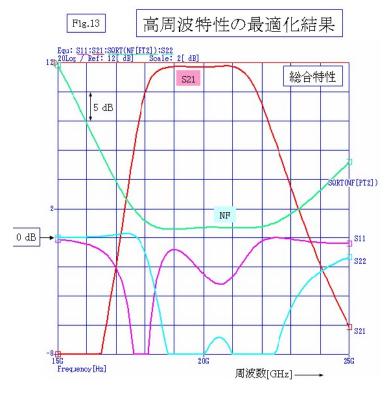
## 20GHz帯BPF-LNAの最適化回路



特性インピーダンス Zh と電気長 Th3、および線路 SL10の電気長 Th4の8つの変数を設定する。

- 6.2 最適化の条件設定と最適化 の結果
- (1) 最適化の条件として、バンド設定、ゴール設定並びに各変数の可変範囲については図 12 の様に定めて、最適化を行うと最良の結果が得られることが分かった。
- (2) 最適化を図った結果、最大利得 11.8dB、総合 3dB 帯域 WBT ≒ 18GHz~22GHz=4GHz で、 3dB 通過帯域内の NF 最大値 ≒1.2dB の最良性能(図 13)を 達成することが出来た。



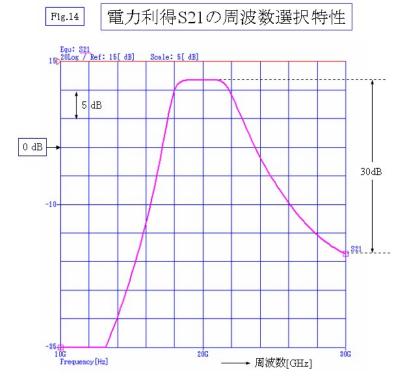


(3) BPF の帯域外減衰特性として、 中心周波数  $f_0 = 20 \text{GHz}$  から 10 GHz 離調した周波数に於け る利得  $S_{21}$  は、最大利得に比し て約 30 dB の減衰量を達成し、 良好な BPF 周波数選択性能(図 14) が得られている。

### 7. 考察

①インピーダンス・インバータとアドミッタンス・イン バータを適用し、増幅素子の入出力イ ンピーダンスを信号源/負荷に整合さ せる Maximally Flat 型の3次 BPF を形成することにより、広帯域低雑 音アンプの設計方法を確立すること ができた。

②増幅素子にチップ型 HEMT を適用することで、SNAP を使用して、中心周波数 20GHz で利得 11dB、BPF の通過帯域 [3dB 帯域 4GHz] における NF が 2dB 以下である、高性 LNA を設計す



ることが可能である。

③LNA 入出力回路の各構成要素を、SNAP の最適化機能で最適化することにより、 3dB 帯域:  $f_0\pm 2GHz$ 、10GHz 離調した点における減衰量 30dB の高選択特性 BPF を有し、中心周波数  $f_0$  = 20GHz におけるが 11.8dB、BPF の 3dB 通過帯域における NF が 1.2dB 以内となる、高性能 LNA の設計を達成することが出来た。

④LNA の最適化性能を詳細に分析すると、BPF 通過帯域内の  $f_0\pm 1.5 GHz$ で、利得が  $S_{21}\ge 11.3 dB$ 、利得偏差が約 0.5 dB、且つ雑音特性は  $NF\le 0.7 dB$  と優れた高周波性能が得られた。

⑤本 LNA の設計法は、増幅素子を適

切に選択することで、マイクロ波帯から判帯に亘って広い周波数範囲で適用が可能である。

一以上一